

816-AG11D-ES × 停产

DIPLOMATE

TE 内部编号 2-1437539-8

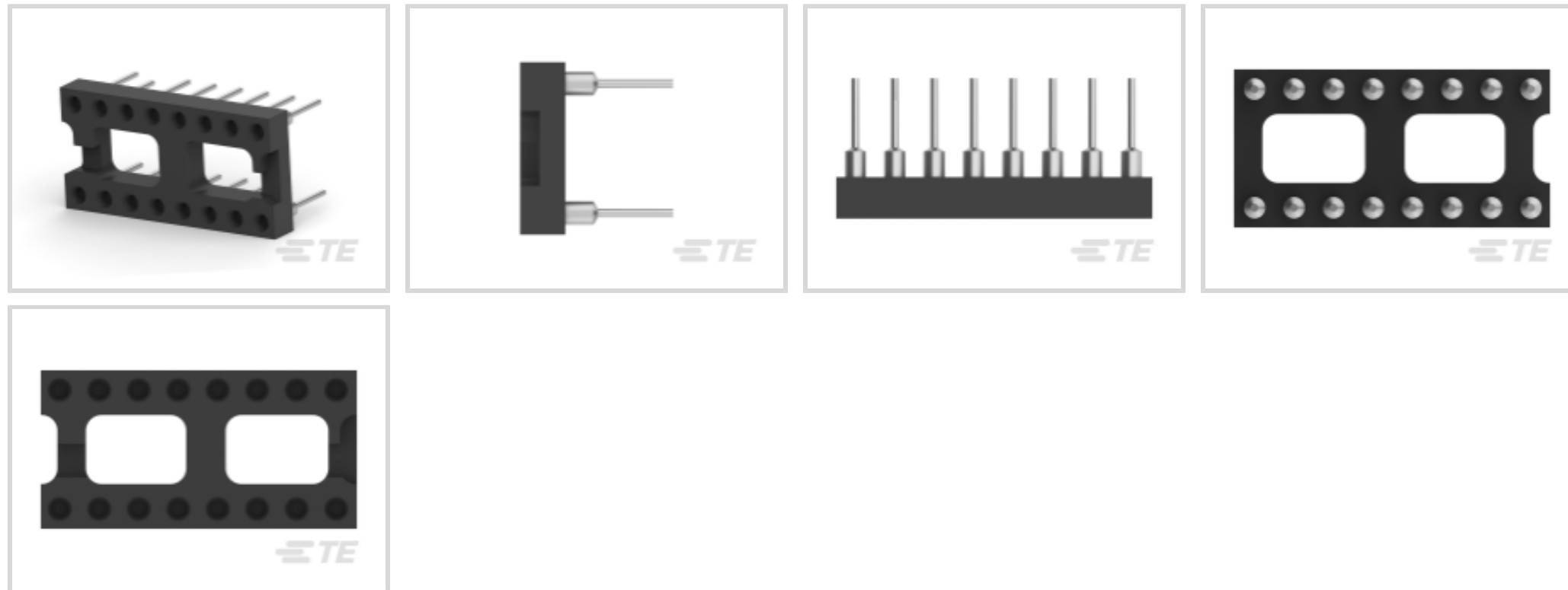
TE 内部产品描述 816-AG11D-ES=SOCKET ASSY

DIP 插座：标准，冲压成型，开放式，镀金

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接口插槽 > IC 插座 > DIP 插座 > DIP 插座：标准，冲压成型，开放式，镀金



端子制造: 冲压成形

位数: 16

连接器外形: 标准

行间距: 7.62 mm [.3 in]

端子接触部电镀材料: 金

[所有 DIP 插座：标准，冲压成型，开放式，镀金 \(0\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到

印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向

垂直

位数

16

主体特性

框架种类

开式

连接器外形

标准

接触件特性

端子制造

冲压成形

端子接触部电镀材料

金

25 μin

端子额定电流（最大值）

3 A

端接特性

PCB 端接方法

通孔 - 焊接

机械附件

连接器安装类型

板安装

壳体特性

中心线 (间距)

2.54 mm[.1 in]

尺寸

行间距

7.62 mm[.3 in]

使用环境

工作温度范围

-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用

Signal

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

不符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

不符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)

受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2020年1月 (205)
不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

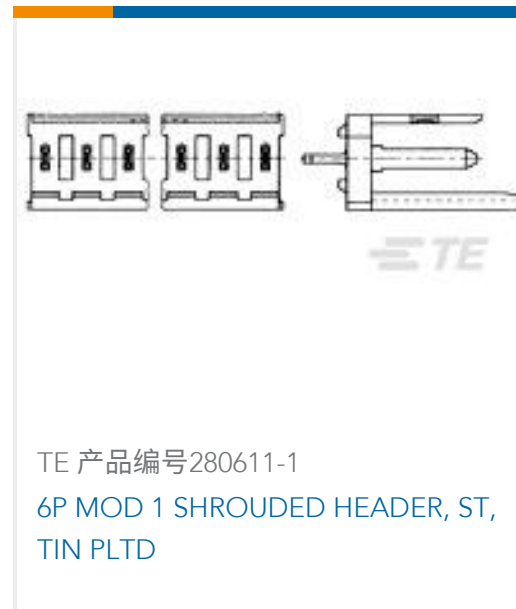
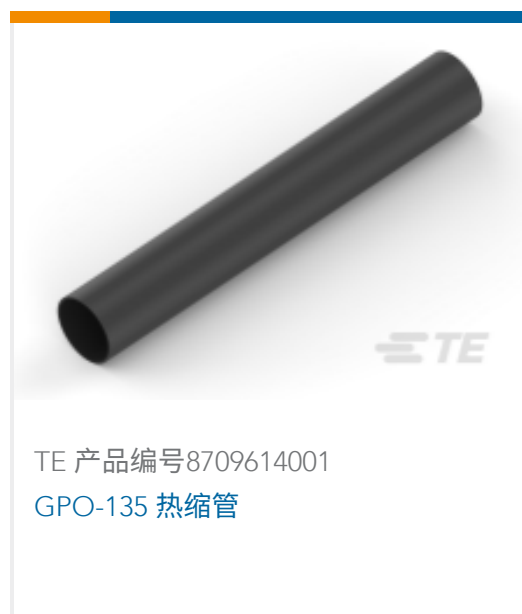
焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



文档

产品图纸

816-AG11D-ES=SOCKET ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1437539-8_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1437539-8_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-1437539-8_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[DIP Sockets Quick Reference Guide \(EN\)](#)

英文版本